

变更通知

PCN 编号:	LNC170501	PCN日期:	2017-5-24
联系人:	袁庆涛	联系电话:	0833-2150227
变更主题:	SMAFL与SMBFL产品改进		
计划出货时间:	1-Sep-17		
可提供样品时间:	24-May-17		
最终变更时间:	25-Aug-17		
关键变更:	管脚		

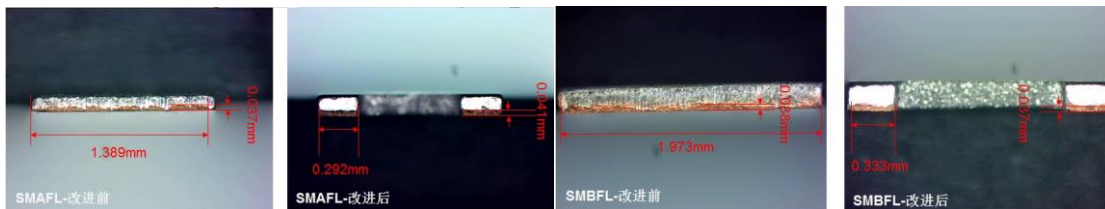
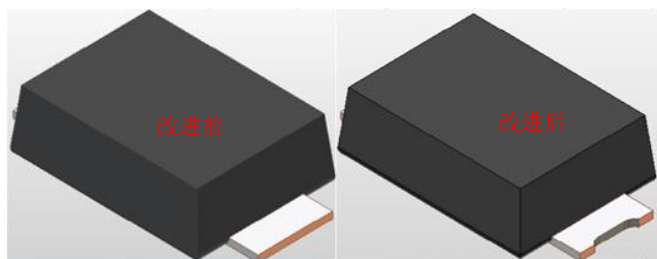
变更需求:

为了提高产品的可焊性在管脚两端增加缺口设计

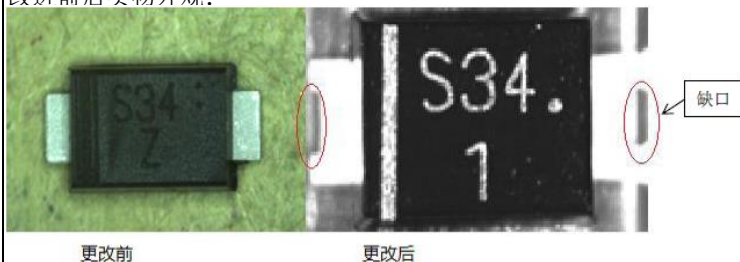
变更描述:

在管脚两端增加缺口可以减少管脚端面的露铜面积（原管脚切断面未电镀，增加缺口后，缺口部分有电镀，即增加切断面的电镀面积减少露铜面积），进而提高产品的可焊性。

改进前后端面露铜面积比较:



改进前后实物外观:



电气性能以及可靠性:

该更改不影响产品的电气特性以及可靠性。

受影响产品清单:

SMAFL&SMBFL封装的所有产品

审核:  职务: VGM 日期:2017-5-24

备注: 请在收到该变更一个月内确认回复, 无回复将视为接受该变更。